## (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 1 (1881) 100/1011 (A 1881) 1 (1881 100) 100/1010 (A) (1881 100) 100/1010 (1881 100) 100/1010 (1881 100) 100/10

(43) 国際公開日 2005年3月24日(24.03.2005)

**PCT** 

### (10) 国際公開番号 WO 2005/025877 A1

(51) 国際特許分類7:

B41J 2/345

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/013522

(22) 国際出願日:

2004年9月16日(16.09.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-323061

2003年9月16日(16.09.2003) JР

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): ローム 株式会社 (ROHM CO., LTD.) [JP/JP]; 〒6158585 京都 府京都市右京区西院溝崎町 2 1 番地 Kyoto (JP).

(72) 発明者; および

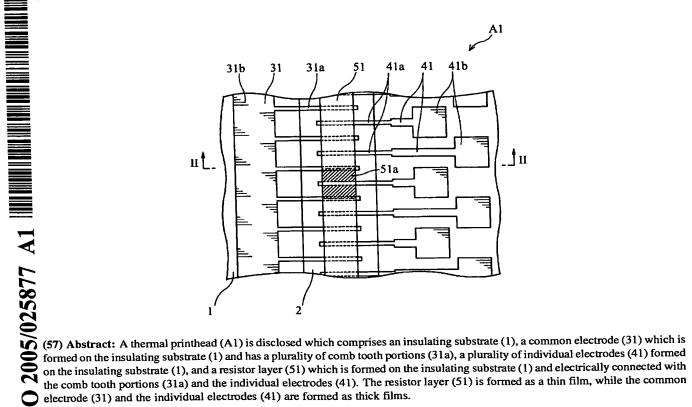
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 山本 忠司 (YA-MAMOTO, Tadashi) [JP/JP]; 〒6158585 京都府京都市 右京区西院溝崎町 2 1 番地 ローム株式会社内 Kyoto (JP). 小畠 忍 (OBATA, Shinobu) [JP/JP]; 〒6158585 京都府京都市右京区西院溝崎町21番地 ローム株 式会社内 Kyoto (JP). 石橋 干城 (ISHIBASHI, Kanjou) [JP/JP]; 〒8380052 福岡県甘木市大字小隈 2 5 8 番地 の 1 ローム甘木株式会社内 Fukuoka (JP).

- (74) 代理人: 吉田 稔 , 外(YOSHIDA, Minoru et al.); 〒5430014 大阪府大阪市天王寺区玉造元町 2 番 32-1301 Osaka (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可 能): ARIPO (BW. GH. GM. KE, LS, MW, MZ, NA, SD,

[続葉有]

(54) Title: THERMAL PRINTHEAD AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME

(54) 発明の名称: サーマルプリントヘッドおよびその製造方法



electrode (31) and the individual electrodes (41) are formed as thick films.

SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),  $\exists - \Box \gamma \mathcal{N}$  (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### 添付公開書類:

#### 一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

<sup>(57)</sup> 要約: サーマルプリントヘッド(A 1)は、絶縁基板(1)と、上記絶縁基板(1)上に形成されるとともに、複数の櫛歯部(3 1 a)を有する共通電極(3 1)と、上記絶縁基板(1)上に形成された複数の個別電極(4 1)と、当該絶縁基板(1)上に形成されるとともに、上記櫛歯部(3 1 a)および上記個別電極(4 1)に電気的に導通している抵抗体層(5 1)と、を備える。上記抵抗体層(5 1)は薄膜であり、上記共通電極(3 1)および複数の個別電極(4 1)は厚膜である。